

证券代码：002281

证券简称：光迅科技

武汉光迅科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：[2017]003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国泰综合证券股份有限公司 李珮绮、练静彤 国泰期货股份有限公司 张瀚文 统一证券投资信托股份有限公司 郭秉修、江元凯、唐嘉好 保宁资本有限公司 李明蕙 野村证券投资信托股份有限公司 刘尹璇 中国信托证券投资信托股份有限公司 邱魏悦 康和综合证券股份有限公司 洪庆钟 汇丰中华证券投资信托股份有限公司 赖安庭 后华证券投资信托股份有限公司 谢柏垣
时间	2017 年 5 月 25 日上午 10:30-12:00
地点	武汉市江夏区藏龙岛开发区公司一楼会议室
上市公司接待人员姓名	战略规划部副总经理 江毅 战略规划部 方诗春
投资者关系活动主要内容介绍	1、关于 GPON 的市场情况 去年市场需求量没有太大变化的情况下，GPON 价格下行较多，由于行业特性，三大运营商招标集采对价格的压制力度比较大，加上友商的投入也加剧了市场竞争。我们预计未来三年 10G PON 的销售占比会逐渐提高。 2、关于光芯片

	目前公司的 25G 芯片和部分 10G EML 芯片主要还是外购，我们有自研，在内部测试阶段，要规模化应用还要经过可靠性测试等过程，预计年底可以投放市场。 3、市场展望 上半年运营商的招标有递延，但预计下半年需求会增加，从往年来看，运营商下半年投入会比较大。目前运营商投入在下降，但数据中心的支出在增长。公司在数通方面的进入较晚，现在正在加力赶上，但占比还比较低。数通领域产品更新换代比较快，生命周期较短，也给公司带来了很多机会。 公司现在也在寻找一些非光领域的机会，比如 VCSEL 芯片目前国内能量产的只有光迅。具体到消费电子领域，我们正在对 3D sensor 中的 VCSEL 芯片做前期评估，目前对我们来说没有什么技术问题。
附件清单(如有)	接待过程中，公司接待人员与来访者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署《投资者来访承诺书》。
日期	2017 年 5 月 25 日